

第七届亚洲机械电子学国际学术会议(AISM2019)征文通知

第七届亚洲机械电子学国际学术会议 (AISM2019) 将于 2019 年 9 月 19 ~ 22 日在中国杭州举行。会议由中国电子学会 (CIE)、日本精密工程学会 (JSPE) 和杭州电子科技大学 (HDU) 主办, 中国电子学会电子机械工程分会、杭州电子科技大学承办。届时机械电子学领域的专家学者将会聚一堂, 在研讨机械电子学发展的同时, 还会展示其最新研究成果并展望这一多学科融合领域的发展前景。

欢迎各位专家学者投稿参会, 所征集稿件经组委会初审后收录会议论文集, 同时会议进行论文评优并颁发奖状及奖励。

◎ 征文范围 (包括但不限于以下领域)

- A. 电子装备的机电耦合
 - A1. 多场耦合建模 A2. 机电耦合分析 A3. 多学科优化
- B. 机器人、自动化和控制系统
 - B1. 机器人 B2. 自动化 B3. 控制系统
- C. 电子机械先进制造技术
 - C1. 增材制造 C2. 虚拟制造 C3. 微系统制造 C4. 智能制造 C5. 机电制造一体化技术
- D. 电子装备的环境适应性设计
 - D1. 热设计 D2. 振动控制 D3. 电磁兼容设计
- E. 传感与测量
 - E1. 机电系统中的传感与测量 E2. 无损检测与评估 E3. 机器视觉和图像处理
- F. 微纳机电系统
 - F1. 微型和纳米机电 F2. 微传感器和微作动器 F3. 微机电系统中的机电一体化

◎ 会议征文要求

1. 论文应论点明确、论据充分, 未在国内公开发表过。
2. 会议论文不得涉及国家秘密, 论文的保密审查由各单位自行负责, 请作者将经单位审查盖章的《稿件保密及原创性事项审核表》寄至杭州电子科技大学。
3. 会议征文模板和《稿件保密及原创性事项审核表》模板可于《电子机械工程》网站 www.dzjxgc.cn 下载。
4. 长摘要包括目的、方法、结果、结论等, 且篇幅不少于 800 个单词。长摘要和文章最后注明联系电话、邮箱、单位/学校。

◎ 会议征文投稿

会议征文长摘要和全文投稿请以 word 版电子文件在征文网站 aism2019.hdu.edu.cn 上提交, 或者发送至电子邮箱 aism7th@163.com, 且符合会议征文模板格式要求。

◎ 时间安排

- 2019 年 4 月 15 日长摘要截止;
- 2019 年 5 月 25 日全文截止;
- 2019 年 6 月 15 日前通过 E-mail 发录用通知。

联系人: 张巨勇 (杭州电子科技大学) 13735525761
孙哲杰 (杭州电子科技大学) 15757388655
黄璐 (电子机械工程分会) 13913022253

电子邮箱: aism7th@163.com

通信地址: 浙江省杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学机电所
邮编: 310018